



'03年3月期 決算説明会補足説明資料
Year ended March 31,2003
Analyst Guide

株式会社 フェローテック (証券コード:店頭 6890)
Ferrotec Corporation Code-No.6890(JASDAQ)

2003年5月26日
May 26, 2003

目次 Contents

	ページ	Page
1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method		1
2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)		2
3. 連結貸借対照表(負債・資本の部) Consolidated Balance Sheet (Liabilities,Minority interests and Shareholders'equity)		3
4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income		4
5. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)		5
6. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows		6
7. 連結セグメント別売上高 Segment Information (Consolidated)		7
8. 主要製品の売上推移 Proceeds change of a main product		8

本資料は、当社グループの評価を行うための情報提供を目的としたものです。
本資料に記載された数値等は資料作成時点のものであり、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
本資料に基づいた投資等の結果に対する責任は負いかねますのでご了承ください。

This report is provided solely for the information of professional analysts who are expected to make their own evaluation of the consolidated Subsidiaries.

We don't guarantee the accuracy or completeness of information herein.

Unless otherwise stated estimates or forecasts are solely those of our company and subject to change without notice.

We accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report.

This report isn't intended for the use of private investors.

1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method

連結子会社10社、持分法適用会社1社 Consolidated Subsidiaries(10), Company Accounted for by the Equity method(1)

子会社 Subsidiary	所在地 Country	主要製品 Major Products	資本金 Capital Stock	出資比率 Equity Ownership
杭州大和熱磁電子有限公司 HANGZOU DAHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	コンピュータシール、サーモモジュール、CMS Computer Seals, Thermo-electric Modules, CMS	2,042百万円 2,042million yen	97.9%
上海申和熱磁電子有限公司 SHANGHAI SHENHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	磁性流体、サーモモジュール、CMS Ferro Fluid, Thermo-electric Modules, CMS	2,079百万円 2,079million yen	98.9%
杭州日磁科技工業園有限公司 HANGZHOU NIPPON-MAGNETICS SCIENCE INDUSTRY PARK DEVELOPMENT CO.,LTD.	中国 China	その他 Others	450百万円 450million yen	100.0%
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD.	シンガポール Singapore	コンピュータシール、石英 Computer Seals, Quartz	130万シンガポールドル 1.3mil Singapore dollar	100.0%
Ferrotec (USA) Corporation	米国 USA	真空シール、サーモモジュール Vacuum Feedthroughs, Thermo-electric Modules	2,000万ドル \$ 20million	100.0%
Ferrotec Investments,LLC	米国 USA	その他 Others	46百万円 46million yen	100.0%
Ferrotec GmbH	ドイツ Germany	EB-ガン、その他 EB-gun, Others	511千ユーロ 511thousand euro dollar	100.0%
(株)フェローテック精密 Ferrotec Precision Corporation	日本 Japan	真空シール、その他 Vacuum Feedthroughs, Others	226百万円 226million yen	100.0%
(株)フェローテッククオーツ Ferrotec Quartz Corporation	日本 Japan	石英 Quartz	475百万円 475million yen	100.0%
(株)フェローテックシリコン Ferrotec Silicon Corporation	日本 Japan	シリコンインゴット、シリコンウェハ Silicon products, CMS	181百万円 181million yen	100.0%
持分法適用会社 Company Accounted for by the Equity Method				
ダイヤセルテック(株) DIACELLTEC CORP.	日本 Japan	リチウムイオン2次電池 Litium-Ion Rechargeable Battery	480百万円 480million yen	49.0%

2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)

(単位 百万円、%)

科目	Title of account	02/3		03/3		前期比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	増減率 GrowthRate	
流動資産	Current assets	10,027	37.1	10,543	37.3	515	5.1	
現金及び預金	Cash and Deposits	3,657	13.5	2,860	10.1	△ 796	△ 21.8	1. たな卸資産: 真空シール641、石英製品989、シリコン(CMS)238等 いずれも受注生産品(百万円)
受取手形・売掛金	Notes and account receivable	2,714	10.0	3,444	12.2	730	26.9	
たな卸資産	Inventories	2,725	10.1	2,971	10.5	246	9.0	
繰延税金資産	Deferred tax assets	48	0.2	108	0.4	60	125.0	
その他	Other assets	969	3.6	1,266	4.5	296	30.7	
貸倒引当金	Allowance for doubtful receivables	△ 87	△ 0.3	△ 108	△ 0.4	△ 20	24.1	
固定資産	Fixed assets	17,007	62.9	17,736	62.7	729	4.3	
有形固定資産	Tangible fixed assets	10,455	38.7	11,195	39.6	739	7.1	3. 有形固定資産増加要因: 中国工場設備投資
建物・構築物	Building and Structures	3,477	12.9	3,631	12.8	154	4.4	
機械装置・運搬具	Machinery and Equipment	2,413	8.9	2,634	9.3	220	9.2	
工具器具備品	Tools, furniture and fixtures	1,421	5.3	1,198	4.2	△ 222	△ 15.7	
土地	land	2,657	9.8	2,673	9.5	16	0.6	
建設仮勘定	Construction in progress	486	1.8	1,057	3.7	570	117.5	
無形固定資産	Intangible fixed assets	3,332	12.3	2,980	10.5	△ 352	△ 10.6	4. 建設仮勘定増加要因: 上海子会社のシリコンCMS事業設備
営業権	Goodwill	2,044	7.6	1,928	6.8	△ 115	△ 5.7	
その他	Other assets	1,288	4.7	1,051	3.7	△ 237	△ 18.4	
投資等	Investments and advances	3,218	11.9	3,560	12.6	341	10.6	
投資有価証券	Investment securities	1,138	4.2	1,273	4.5	135	11.9	5. 投資有価証券増加要因: ダイヤセルテック株式181 6. 長期貸付金増加要因: ダイヤセルテックへの貸付
長期貸付金	Long-term loans	27	0.1	389	1.4	361	1,340.7	
繰延税金資産	Deferred tax assets	675	2.5	646	2.3	△ 29	△ 4.3	
その他	Other assets	1,673	6.2	1,271	4.5	△ 401	△ 24.0	
貸倒引当金	Allowance for doubtful receivables	△ 296	△ 1.1	△ 21	△ 0.1	275	△ 92.9	
繰延資産	Deferred assets	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
資産合計	Total assets	27,034	100.0	28,279	100.0	1,244	4.6	

参考. 海外子会社の換算レート表

	01/9	02/3	02/9	03/3
US\$	124.60	131.95	119.50	119.90
Singapore \$	68.40	71.12	67.71	69.16
RMB	15.02	15.87	14.51	14.49

3. 連結貸借対照表(負債・資本の部)

Consolidated Balance Sheet (Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	02/3		03/3		前期比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	前期比 GrowthRate	
流動負債	Current liabilities	5,953	22.0	8,624	30.5	2,671	44.9	有利子負債: 短期借入金+1年内長期借入金 5,522(同 3,078) 長期借入金+社債 4,898(同 5,532) 合計 11,054(同 7,976) *カッコ内は02/3期
支払手形及び買掛金	Notes and account payables	1,235	4.6	1,053	3.7	△ 181	△ 14.7	
短期借入金	Short-term borrowings	1,607	5.9	3,363	11.9	1,755	109.3	
1年内返済予定長借入	Current portion of long-term borr.	1,471	5.4	2,159	7.6	688	46.8	
未払法人税等	Accrued corporation taxes	116	0.4	132	0.5	16	13.8	
その他	Other current liabilities	1,522	5.6	1,915	6.8	393	25.8	
固定負債	Long-term liabilities	5,152	19.1	5,779	20.4	625	12.2	
社債	Bonds	659	2.4	599	2.1	△ 60	△ 9.1	
長期借入金	Long-term borrowings	4,239	15.7	4,933	17.4	694	16.4	
その他	Other long-term liabilities	254	0.9	245	0.9	△ 9	△ 3.5	
負債合計	Total Liabilities	11,106	41.1	14,403	50.9	3,296	29.7	
少数株主持分	Minority interests	404	1.5	51	0.2	△ 352	△ 87.4	
資本金	Common stock	5,822	21.5	5,824	20.6	2	0.0	
資本剰余金	Capital surplus	6,697	24.8	6,700	23.7	3	0.0	
利益剰余金	Profit surplus	2,170	8.0	1,075	3.8	△ 1,095	△ 50.5	
その他有価証券評価差額金	Securities valuation adjust.	△ 78	△ 0.3	△ 76	△ 0.3	2	△ 2.6	
為替換算調整勘定	Cumulative translation adjust.	910	3.4	399	1.4	△ 511	△ 56.2	
自己株式	Treasury stock-at cost	△ 0	△ 0.0	△ 99	△ 0.4	△ 99	-	
資本合計	Total shareholders' equity	15,523	57.4	13,824	48.9	△ 1,699	△ 10.9	
負債、少数株主持分及び資本合計		27,034	100.0	28,279	100.0	1,245	4.6	
Total liabilities, Minority interests and Shareholders' equity								

* 事業セグメントと製品区分 Operations in different industries & Products

装置関連	Production device relation	電子デバイス	Electron device relation	受託生産	CMS
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	コンピュータシール	Computer Seals	受託生産	Contract Manufacturing Service
石英製品	Quartz	サーモモジュール	Thermo-electric Modules		
シリコン関連	Silicon related products	磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others		
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	ハードディスク関連	HDD products		

4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	02/3		03/3		前期比 GrowthRate	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
売上高	Net Sales	14,775	100.0	12,845	100.0	△ 13.1	1. 事業セグメント別の状況 (1) 装置関連: 半導体不況による投資抑制で真空シール、石製製品が減収 (2) 電子デバイス: IT投資の抑制によるサーバー、ストレージ投資の落込み (3) CMS: M&A効果もありシリコン事業が拡大
売上原価	Cost of sales	8,721	59.0	8,200	63.8	△ 6.0	
売上総利益	Gross profit	6,054	41.0	4,644	36.2	△ 23.3	
販管費	SG&A expense	5,138	34.8	4,533	35.3	△ 11.8	2. 売上総利益: ①減収による収益性の悪化、②粗利率の高い製品の減少
営業利益(A)	Operating Income	916	6.2	111	0.9	△ 87.8	
営業外収益	Other income	583	4.0	167	1.3	△ 71.4	3. 販管費の減少要因: 為替の影響による減少188、他人件費・旅費交通費等減少
受取利息・配当金	Interest&Dividend Income	60	0.4	64	0.5	6.7	
賃貸収入	Lease income	68	0.5	52	0.4	△ 23.5	4. 為替リスク対策: 海外子会社の円建て債務の削減を検討
為替差益	Foreign exchange gain	342	2.3	0	0.0	△ 100.0	
その他	Other income	111	0.8	50	0.4	△ 55.0	5. 特別損益の主な内容 特別利益: 固定資産売却益113百万円(米国子会社資産処分) 特別損失: 投資有価証券評価損246百万円
営業外費用	Other expense	514	3.5	905	7.1	76.1	
支払利息	Interest expense	229	1.5	272	2.1	18.8	
たな卸資産処分損	Inventory losses	37	0.3	49	0.4	32.4	
出資金評価損	Loss on devaluation of investments	90	0.6	73	0.6	△ 18.9	
持分法投資損失	Equity in loss of non-consolidated s	-	-	53	0.4	-	
為替差損	Foreign exchange losses	-	-	339	2.6	-	
その他	Other expense	155	1.0	115	0.9	△ 25.8	
経常利益	Recurring income	984	6.7	△ 626	△ 4.9	-	
特別利益	Extraordinary gain	121	0.8	162	1.3	33.9	
特別損失	Extraordinary losses	1,305	8.8	362	2.8	△ 72.3	
税前利益	Income before income taxes	△ 198	△ 1.3	△ 827	△ 6.4	317.7	
法人税等	Corporate income tax & other tax expense	264	1.8	118	0.9	△ 55.3	
同 調整額	Corporate income tax & other tax expense a	△ 186	△ 1.3	△ 41	△ 0.3	△ 78.0	
少数株主利益	Minority interest in net income of consolidat	80	0.6	△ 5	△ 0.0	△ 106.3	
当期利益	Net income	△ 357	△ 2.4	△ 899	△ 7.0	151.9	
設備投資	Capital expenditures	5,572		2,372			主に中国でのシリコンCMS事業設備
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	1,064		1,101			
研究開発費	R&D expenses	687		351			
EBITDA(A+B)	Cash flows	1,980		1,212			
1株利益(円)	EPS(yen)	△ 26.9		△ 52.2			
1株EBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	114.8		70.3			
1株配当金(単独、円)	DPS(yen)	10.0		8.0			
期末従業員数(人)	Number of employees	2,100		2,700			

5. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	03/3		04/3e		前期比 GrowthRate	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
売上高	Net Sales	12,845	100.0	16,000	100.0	24.6	前提為替レート 1ドル = 120円 1. 売上高: CMSの拡大で3期ぶりの増収。 2. 粗利率: CMSの構成比上昇で粗利率低下。 3. 販管費: 増収ながら賃金カットなどのコスト削減で販管費は微減。 4. 営業外損益: 支払利息3億円程度を見込む。 5. 特別損失: 国内工場閉鎖など子会社リストラ費用
売上原価	Cost of sales	8,200	63.8	10,810	67.6	31.8	
売上総利益	Gross profit	4,644	36.2	5,190	32.4	11.8	
販管費	SG&A expense	4,533	35.3	4,500	28.1	△ 0.7	
営業利益(A)	Operating Income	111	0.9	690	4.3	521.6	
営業外損益	Other income	△ 738	△ 5.7	△ 290	△ 1.8	△ 60.7	
経常利益	Recurring income	△ 626	△ 4.9	400	2.5	-	
特別利益	Extraordinary gain	162	1.3	0	0.0		
特別損失	Extraordinary losses	362	2.8	334	2.1		
税引前利益	Income before income tax	△ 827	△ 6.4	66	0.4	-	
法人税等	Corporate income tax & other taxes	72	0.6	56	0.4		
当期利益	Net income	△ 899	△ 7.0	10	0.1	-	
設備投資	Capital expenditures	2,372		2,000			
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	1,101		1,100			
研究開発費	R&D expenses	351		500			
EBITDA(A+B)	Cash flows	1,212		1,790			
1株当たり利益(円)	EPS(yen)	△ 52.23		0.58			
1株当たりEBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	70.27		103.78			
1株当たり配当(単体, 円)	DPS(yen)	8.00		8.00			
期末従業員数(人)	Number of employees	2,700					

* 連単倍率 Consolidated/Non Consolidated ratio

		03/3			04/3e		
		単独(A)	連結(B)	連単倍率	単独(A)	連結(B)	連単倍率
		Non Consoli.	Consoli.	(A)/(B)	Non Consoli.	Consoli.	(A)/(B)
売上高	Net Sales	5,225	12,845	2.5	7,640	16,000	2.1
営業利益	Operating Income	△ 78	111	-	45	690	15.3
経常利益	Recurring income	72	△ 626	-	230	400	1.7
当期利益	Net income	△ 75	△ 899	11.99	55	10	0.2

6. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

Activities & Prime Item	02/3	03/3	コメント
税金等調整前利益 Income before income taxes	△ 198	△ 827	
減価償却費 Depreciation and Amortization	1,064	1,101	
売上債権の増減額 Changes in Notes and accounts receivable	2,412	38	
その他資産の増減額 Changes in Others	△ 82	△ 248	
仕入債務の増減額 Changes in Notes and accounts payable	△ 752	△ 138	
その他 Others	136	△ 247	
I. 営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	2,580	△ 321	
有形固定資産の取得による支出 Payments for purchase of marketable securities and investments in securities	△ 5,572	△ 2,372	
投資有価証券、有価証券の取得による支出 Payments for purchase of marketable securities and investments in securities	△ 688	△ 180	
投資有価証券、有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of marketable securities and investments in securities	32	-	
子会社株式等の取得又は追加取得による支出 Payments for purchase of Subsidiary stock	△ 474	△ 482	
貸付による支出 Payments for a loan	-	△ 380	ダイヤセルテック向け貸付
その他 Others	△ 43	△ 80	
II. 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	△ 6,745	△ 3,494	
短期借入金の増減額 Change in Short-term borrowing	△ 13	1,846	
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term dept	4,521	3,033	長期借入れの主な実績 フェローテック:2,600百万円 杭州大和:233百万円
長期借入金の返済による支出 Payments of long-term dept	△ 3,299	△ 1,784	長期借入金の主な返済実績 フェローテック:1,185百万円 杭州大和:133百万円
株式の発行による収入 Proceeds from capital issue	4,135	5	フェローテック精密:141百万円
その他 Others	△ 294	△ 273	
III. 財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from Financing activities	5,050	2,827	
IV. 現金及び現金等価物の期末残高 Cash & Cash Equivalent	3,657	2,812	

7. 連結セグメント別売上高・営業利益 Segment Information (Consolidated)

事業別 Operations in different industries

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

決算期 Accounting Period	03/3上	03/3下	03/3通期	構成比	増減率	04/3上	増減率	04/3下	増減率	04/3通期	構成比	増減率
製品 Product type	1st Half	2nd Half	Year Ended	Share	Growth Rate	1st Half	GrowthRate	2nd Half	GrowthRate	Year Ended	Share	GrowthRate
真空シール・部品 Vacuum Feedthroughs	1,669	1,539	3,208	25.0	△ 18.4	1,440	△ 13.7	1,600	4.0	3,040	19.0	△ 5.2
石英製品 Quartz	1,115	1,178	2,293	17.9	△ 24.8	1,440	29.1	1,670	41.8	3,110	19.4	35.6
シリコン関連 Silicon related products	-	-	-	-	-	410	-	660	-	1,070	6.7	-
EB-ガン・その他 EB-Gun&Others	625	724	1,349	10.5	△ 36.8	680	8.8	720	△ 0.6	1,400	8.8	3.8
装置関連 Manufacturing Eqpt Related	3,412	3,441	6,851	53.3	△ 24.8	3,970	16.4	4,650	35.1	8,620	53.9	25.8
コンピュータシール Computer Seals	973	612	1,585	12.3	△ 28.2	690	△ 29.1	630	2.9	1,320	8.3	△ 16.7
サーモモジュール Thermo-electric Modules	527	583	1,110	8.6	24.3	800	51.8	950	63.0	1,750	10.9	57.7
ハードディスク関連 HDD products	213	119	332	2.6	△ 28.9	40	△ 81.2	0	△ 100.0	40	0.3	△ 88.0
磁性流体・その他 Ferro Fluid&Others	645	598	1,243	9.7	△ 12.5	510	△ 20.9	530	△ 11.4	1,040	6.5	△ 16.3
電子デバイス Electric devices	2,357	1,912	4,271	33.3	△ 14.4	2,040	△ 13.4	2,110	10.4	4,150	25.9	△ 2.8
受託生産 CMS	492	1,230	1,722	13.4	157.0	990	101.2	2,240	82.1	3,230	20.2	87.6
売上高合計 Total Sales	6,262	6,583	12,845	100.0	△ 13.1	7,000	11.8	9,000	36.7	16,000	100.0	24.6

装置関連 Manufacturing Eqpt Related	32	△ 119	△ 87	-	-
電子デバイス Electric devices	398	103	501	451.4	1.8
受託生産 CMS	△ 106	△ 160	△ 266	-	-
全社 All	-	△ 37	△ 37	-	-
営業利益合計 Operating Income	324	△ 213	111	100.0	△ 87.9

※ご参考 営業利益

20

670

690

8. 主要製品の売上推移 Proceeds change of a main product

(1) 売上高 Net Sales

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

決算期 Accounting Period		単体 Nonconsolidated				連結 Consolidated			
		98/3	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	1,095	715	1,334	2,181	5,100	3,931	3,208	3,040
石英製品	Quartz	—	665	1,096	1,572	3,670	3,050	2,293	3,110
シリコン関連	Silicon related products	—	—	—	—	—	—	—	1,070
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	—	—	—	—	1,503	2,134	1,349	1,400
装置関連	Manufacturing Eqpt Related	1,095	1,380	2,430	3,753	10,273	9,115	6,851	8,620
コンピュータシール	Computer Seals	2,211	3,086	2,587	2,585	2,585	2,209	1,585	1,320
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	410	305	410	591	1,150	893	1,110	1,750
ハードディスク関連	HDD products	481	179	502	828	880	467	332	40
磁性流体・その他	Ferro Fluid&Others	461	208	385	966	1,547	1,421	1,243	1,040
電子デバイス	Electric devices	3,563	3,778	3,884	4,970	6,162	4,990	4,270	4,150
受託生産	CMS	—	—	—	—	—	670	1,722	3,230
売上高合計	Total Sales	4,658	5,158	6,314	8,723	16,435	14,775	12,845	16,000

* 受託生産(CMS)は03/3期から独立表示しております。

(2) 増減率 Growth Rate

(単位 %)

決算期 Accounting Period		単体 Nonconsolidated				連結 Consolidated			
		98/3	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	—	△ 34.7	86.6	63.5	—	△ 22.9	△ 18.4	△ 5.2
石英製品	Quartz	—	—	64.8	43.4	—	△ 16.9	△ 24.8	35.6
シリコン関連	Silicon related products	—	—	—	—	—	—	—	—
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	—	—	—	—	—	42.0	△ 36.8	3.8
装置関連	Manufacturing Eqpt Related	—	26.0	76.1	54.4	—	△ 11.3	△ 24.8	25.8
コンピュータシール	Computer Seals	—	39.6	△ 16.2	△ 0.1	—	△ 14.5	△ 28.2	△ 16.7
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	—	△ 25.6	34.4	44.1	—	△ 22.3	24.3	57.7
ハードディスク関連	HDD products	—	△ 62.8	180.4	65.0	—	△ 46.9	△ 28.9	△ 88.0
磁性流体・その他	Ferro Fluid&Others	—	△ 54.9	85.1	150.8	—	△ 8.1	△ 12.5	△ 16.3
電子デバイス	Electric devices	—	6.0	2.8	28.0	—	△ 19.0	△ 14.4	△ 2.8
受託生産	CMS	—	—	—	—	—	—	157.0	87.6
売上高合計	Total Sales	—	10.7	22.4	38.2	—	△ 10.1	△ 13.1	24.6

(3) 構成比 Share

(単位 %)

決算期 Accounting Period		単体 Nonconsolidated				連結 Consolidated			
		98/3	99/3	00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	23.5	13.9	21.1	25.0	31.0	26.6	25.0	19.0
石英製品	Quartz	—	12.9	17.4	18.0	22.3	20.6	17.9	19.4
シリコン関連	Silicon related products	—	—	—	—	—	—	—	6.7
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	—	—	—	—	9.1	14.4	10.5	8.8
装置関連	Manufacturing Eqpt Related	—	26.8	38.5	43.0	62.5	61.7	53.3	53.9
コンピュータシール	Computer Seals	47.5	59.8	41.0	29.6	15.7	15.0	12.3	8.3
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	8.8	5.9	6.5	6.8	7.0	6.0	8.6	10.9
ハードディスク関連	HDD products	10.3	3.5	7.9	9.5	5.4	3.2	2.6	0.3
磁性流体・その他	Ferro Fluid&Others	9.9	4.0	6.1	11.1	9.4	9.6	9.7	6.5
電子デバイス	Electric devices	76.5	73.2	61.5	57.0	37.5	33.8	33.2	25.9
受託生産	CMS	—	—	—	—	—	6.8	13.4	20.2
売上高合計	Total Sales	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0